

2012年11月21日

# 日本電子材料株式会社 2012年度第2四半期決算説明



## 将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。

## 本日の予定



### 1. 2012年度第2四半期決算概要

取締役 管理部門統括部長 足立 安孝

### 2. 今後の事業戦略

代表取締役社長 風間 悦男

### 3. 質疑応答

*Your Probing Partner*

1

## ◆2012年度第2四半期決算概要

### ◆今後の事業戦略

*Your Probing Partner*

2

## 連結損益計算書

(単位:百万円)

	2011年度 上期実績	2012年度 上期実績	増減額	前年同期比 増減率(%)	2012年度 上期期初予想	主な要因
売上高	5,861	5,712	△148	△2.5	5,500	アドバンスプローブカードを中心に拡販するも、市場の冷え込みの影響を受ける。
売上総利益	1,529	1,431	△97	△6.4	-	
販管費	1,311	1,312	0	0.0	-	
営業利益	218	119	△98	△45.2	150	成長市場における価格競争の激化
営業外収益	25	22	△3	△12.9	-	
営業外費用	104	65	△39	△37.4	-	
経常利益	139	76	△62	△45.2	140	
特別利益	-	5	5	-	-	
特別損失	159	90	△68	△42.8	-	関連会社の連結子会社化による「段階取得に係る差損」を計上
税金等調整前 四半期純利益 (または損失(△))	△19	△8	10	-	-	
法人税等合計	182	40	△141	△77.5	-	
少数株主損益	-	6	6	-	-	
四半期純利益 (または損失(△))	△201	△56	145	-	80	

*Your Probing Partner*

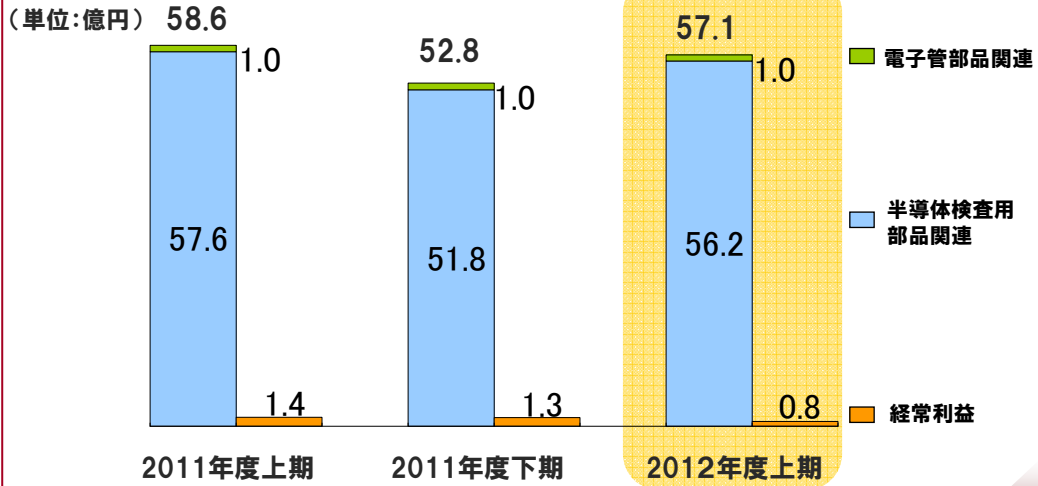
3

## 売上高 経常利益の推移



2012年度上期

市場の冷え込みや価格競争の激化の影響により、売上の伸び悩み及び減益となる。



Your Probing Partner

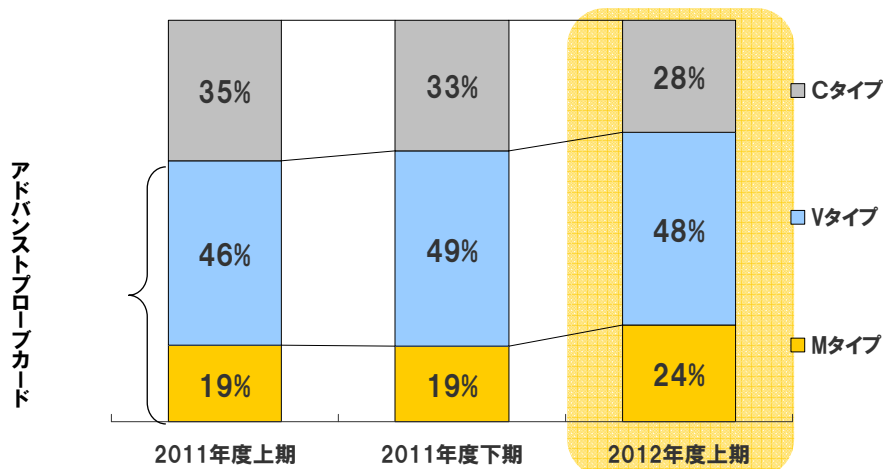
4

## プローブカード売上構成比の推移



2012年度

Cタイプの減収をアドバンスプローブカードが補う。



アドバンスプローブカード

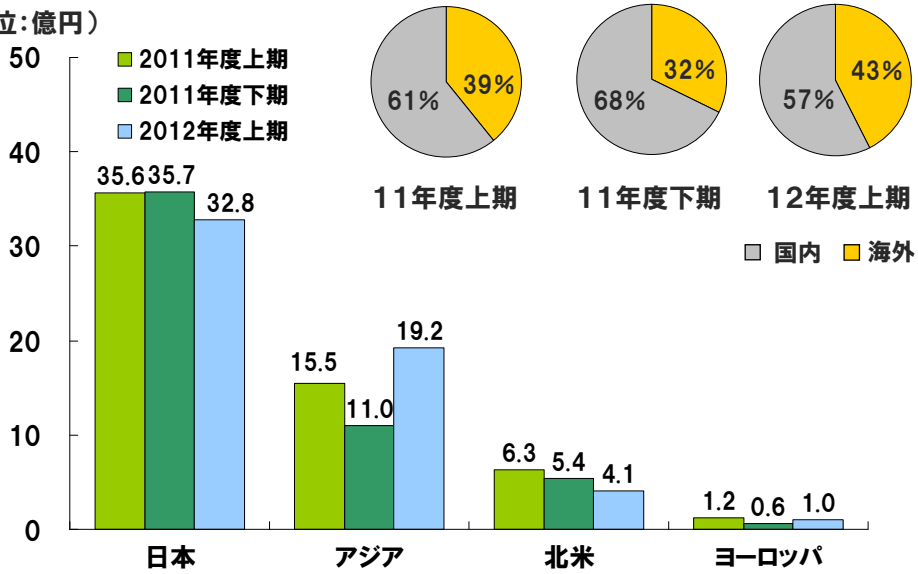
Your Probing Partner

5

# 海外売上高



(単位:億円)



Your Probing Partner

6

# 連結貸借対照表



(単位:百万円)

	2012年3月31日		2012年9月30日		増減額
	金額	構成比 (%)	金額	構成比 (%)	
<b>資産の部</b>					
流動資産	9,980	75.1	10,370	75.3	390
有形固定資産	2,612	19.7	2,776	20.2	164
無形固定資産	182	1.4	147	1.1	△34
投資その他の資産	503	3.8	463	3.4	△39
<b>資産合計</b>	<b>13,278</b>	<b>100.0</b>	<b>13,758</b>	<b>100.0</b>	<b>479</b>
<b>負債の部</b>					
流動負債	3,445	26.0	3,930	28.6	485
固定負債	929	7.0	811	5.8	△118
<b>負債合計</b>	<b>4,375</b>	<b>33.0</b>	<b>4,741</b>	<b>34.4</b>	<b>366</b>
<b>純資産の部</b>					
株主資本	9,760	73.5	9,650	70.2	△109
その他の包括利益累計額	△857	△6.5	△730	△5.2	126
少数株主持分	-	-	95	0.6	95
<b>純資産合計</b>	<b>8,903</b>	<b>67.0</b>	<b>9,016</b>	<b>65.6</b>	<b>113</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>13,278</b>	<b>100.0</b>	<b>13,758</b>	<b>100.0</b>	<b>479</b>

Your Probing Partner

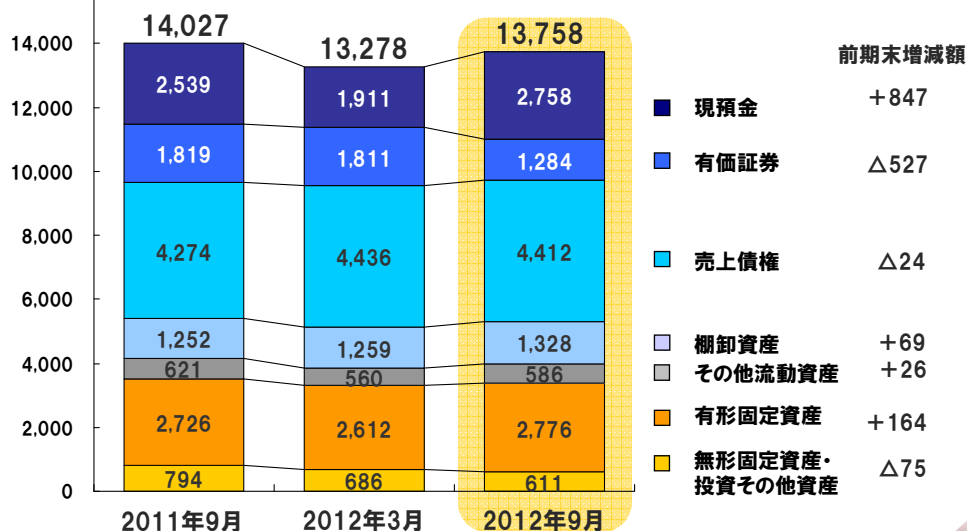
7

# 資産



(単位:百万円)

有形固定資産: 主に新規連結による増加



Your Probing Partner

8

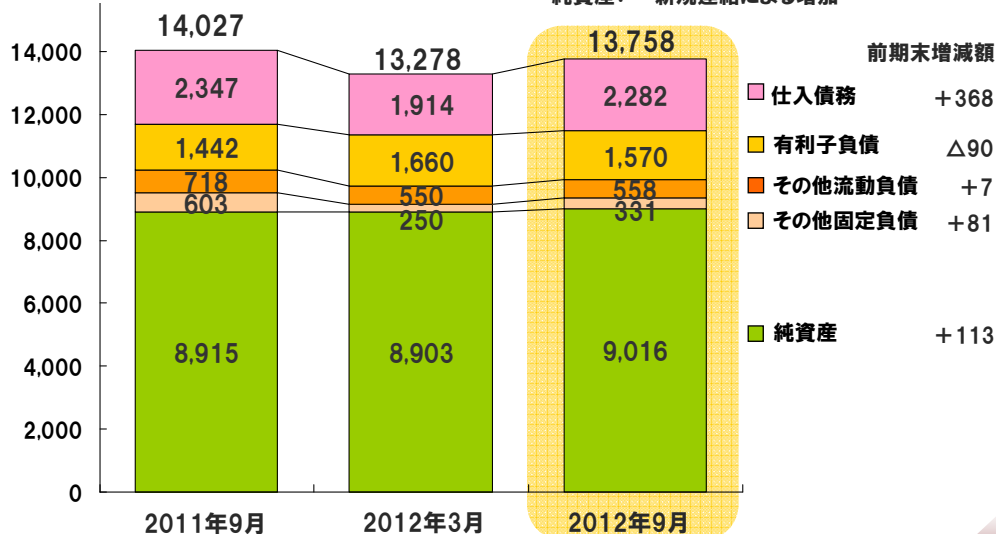
# 負債純資産



(単位:百万円)

仕入債務: 前下期比売上増加による増加

純資産: 新規連結による増加



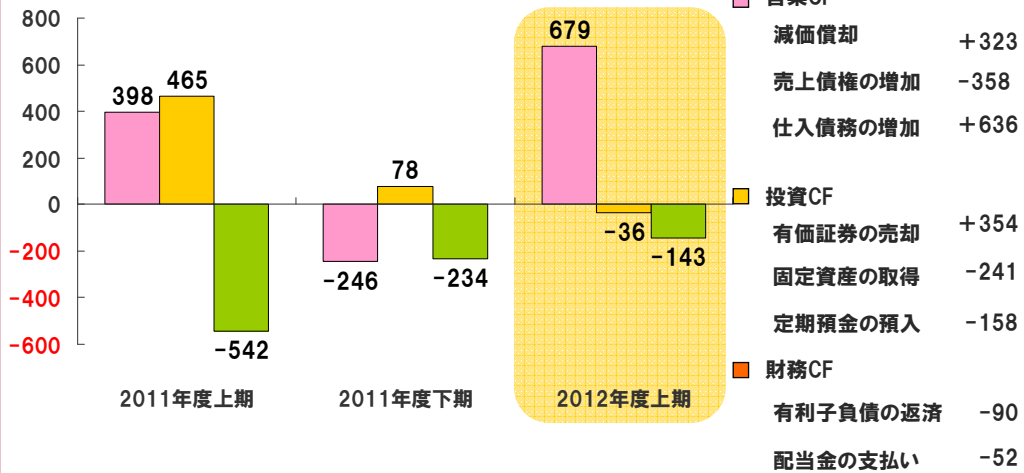
Your Probing Partner

9

# キャッシュ・フロー



(単位:百万円)



Your Probing Partner

10

# 開発費 設備投資 減価償却費



(単位:億円)

	2011年度		2012年度	
	上期実績	下期実績	上期実績	下期計画 (予想)
開発費	4.4	4.2	4.3	4.3
設備投資	2.1	2.5	2.4	3.6
減価償却	3.6	3.8	3.2	3.6

Your Probing Partner

11

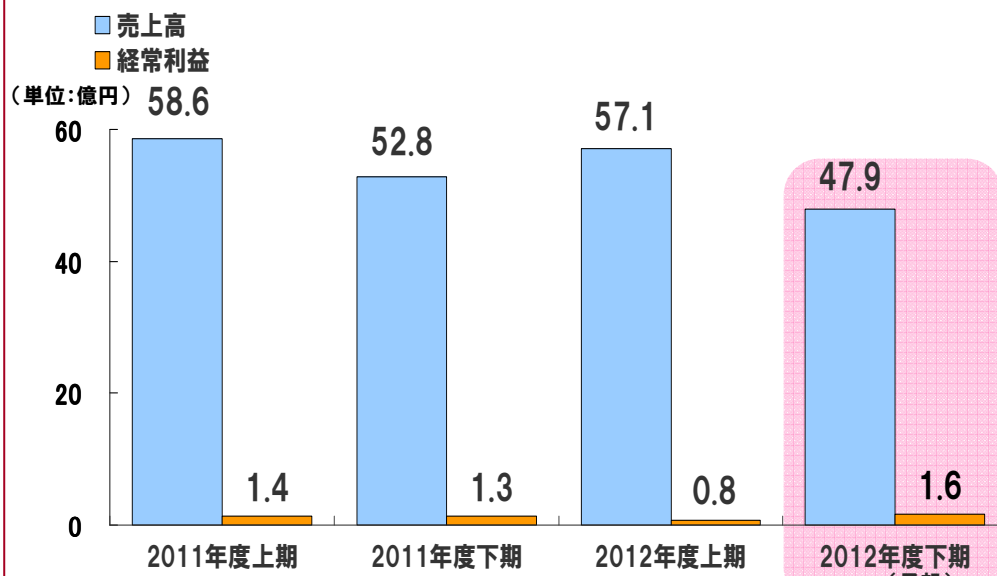
## ◆2012年度第2四半期決算概要

## ◆今後の事業戦略

*Your Probing Partner*

12

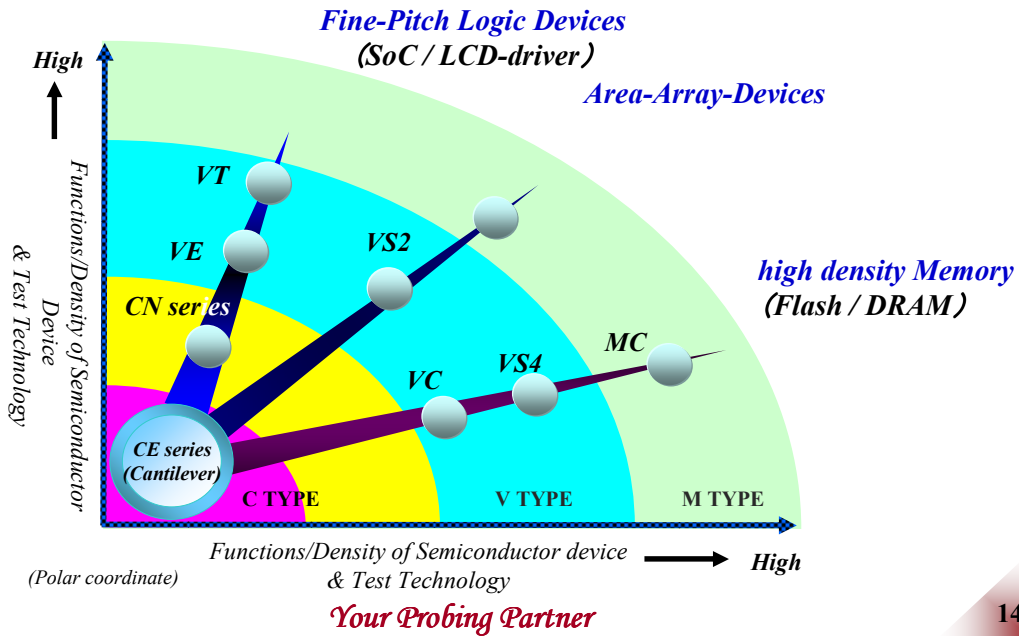
## 売上高、経常利益の見通し



*Your Probing Partner*

13

## 製品ラインナップ



## Mタイププローブカードの戦略と見通し



1. 主要部品の内製化の推進
2. 製品の性能、品質向上
3. カスタマーベースの拡大

*Your Probing Partner*

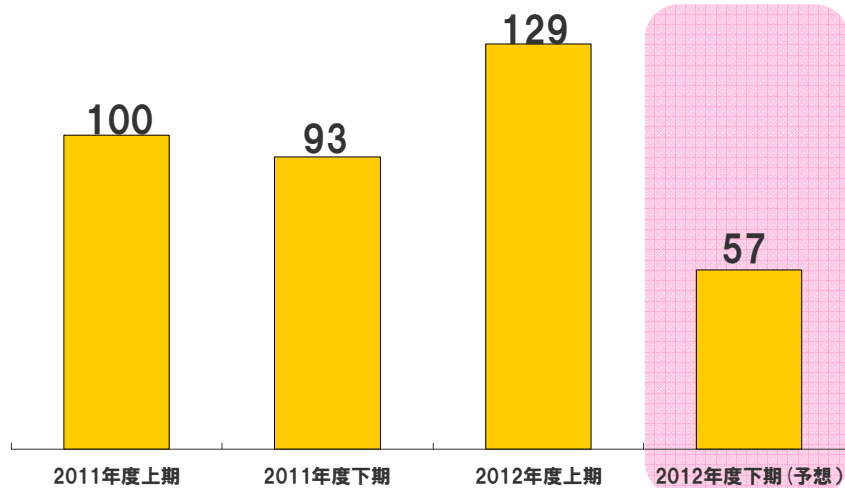
15



## Mタイププローブカードの見通し



\*2011年度上期を100とした場合



*Your Probing Partner*

16

## Vタイププローブカードの戦略と見通し



1. モバイルデバイス市場の拡販
2. ハイエンドの国内ロジックIC向けの拡販
3. VA原低の推進

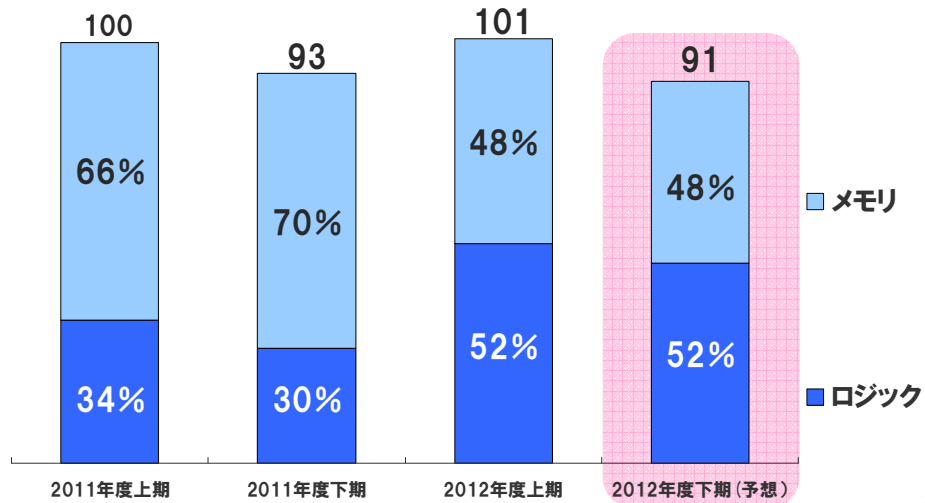
*Your Probing Partner*

17

## Vタイププローブカードの見通し



\*2011年度上期を100とした場合



Your Probing Partner

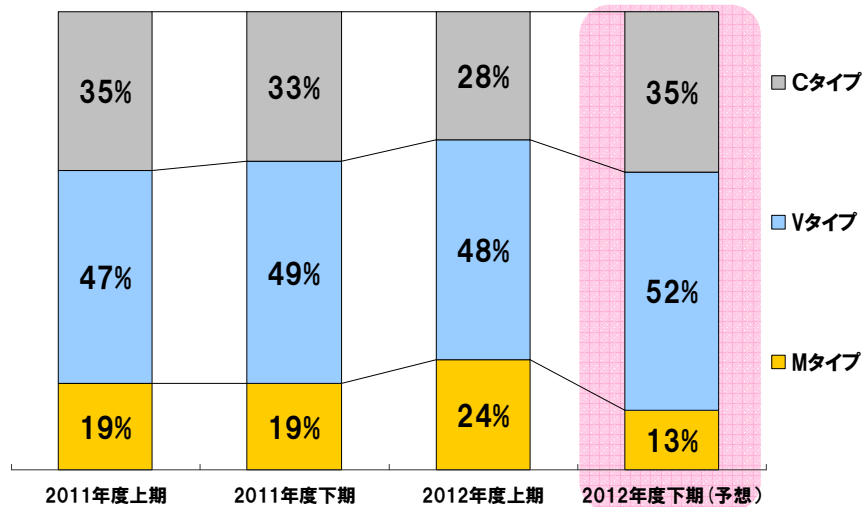
18

## プローブカード タイプ別の見通し



2012年度下期

厳しい市場の中、Vタイププローブカードを中心に売上確保を推進する。



Your Probing Partner

19

## 2012年度見通し



(単位:億円)

	2011年度 実績	2012年度予想		
		上期 (実績)	下期 (予想)	通期
売上高	111.4	57.1	47.9	105.0
営業利益	3.1	1.2	1.8	3.0
経常利益	2.7	0.8	1.6	2.4
当期純利益	△0.7	△0.6	0.9	0.3

◆配当は安定配当として年間10円(中間5円、期末5円)を予定  
*Your Probing Partner*

20



ありがとうございました

<http://www.jem-net.co.jp/>



## 補足資料

*Your Probing Partner*

### 会社概要

補足資料



会社名 日本電子材料株式会社  
JAPAN ELECTRONIC MATERIALS  
CORPORATION

設立 1960年4月  
資本金 9億8千万円  
上場 東証1部 (証券コード6855)  
子会社等 国内1 海外6  
従業員 914名(連結 2012年9月30日現在)  
事業内容 半導体検査用部品(プローブカード)等

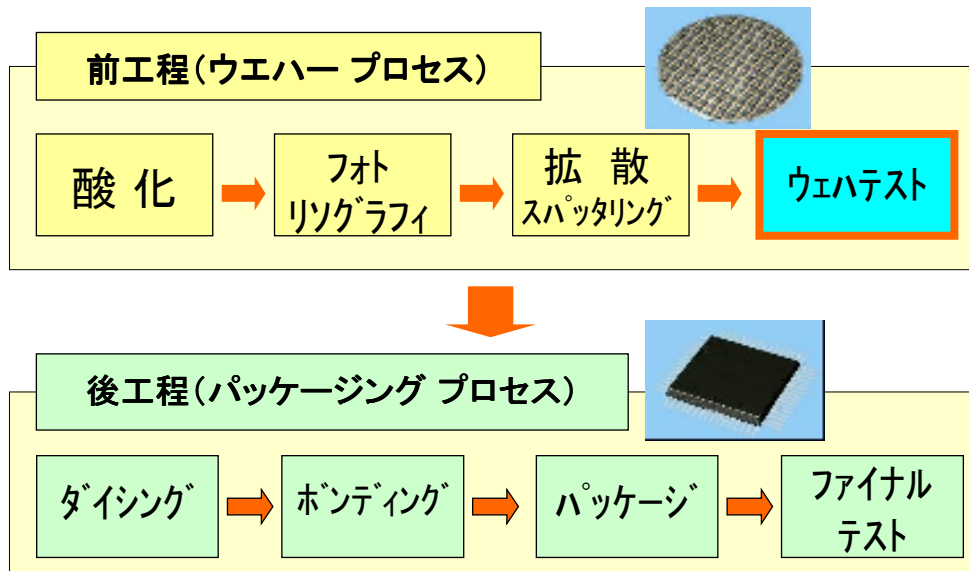


*Your Probing Partner*

23

## 半導体の製造工程

補足資料



Your Probing Partner

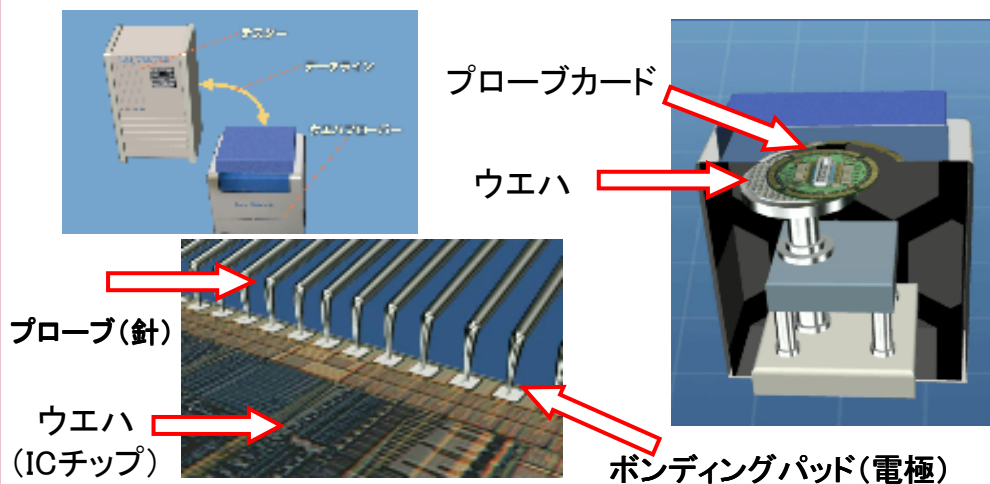
24

## プローブカードとは

補足資料



半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝える役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です



Your Probing Partner

25

## 国内拠点

補足資料



尼崎(本社)



熊本(事業所)



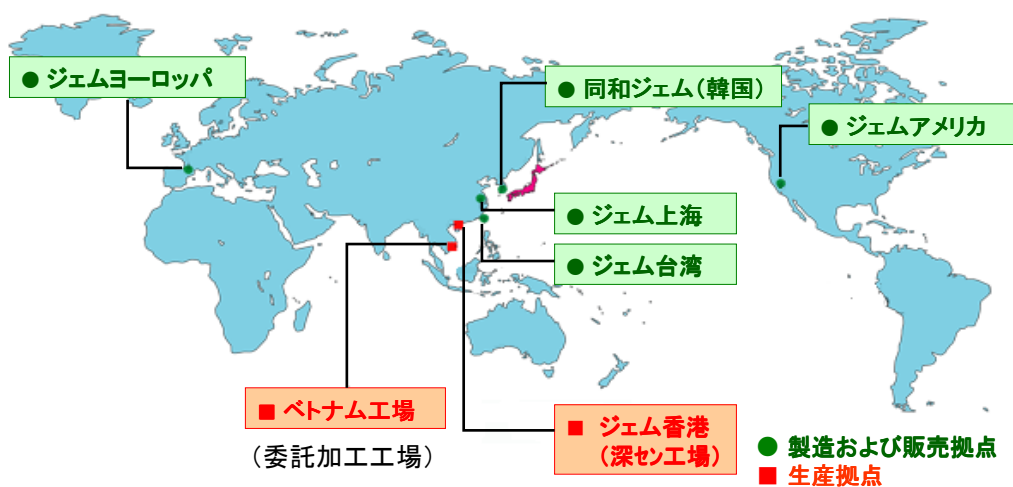
東京営業

*Your Probing Partner*

26

## 海外拠点

補足資料



*Your Probing Partner*

27



JEM

*Your Probing Partner*

*Your Probing Partner*

28